

2025就業博覽會

1. 半導體

1.1. 晶豪科技 T1層級，未來好跳槽

- 數位IC設計工程師：熟悉verilog/MATLAB/C++/FPGA及其他相關EDA tools
- 軟韌體工程師：需熟悉Linux/Assembly/C語言/python/visual studio。
- hrresume@esmt.com.tw
- <https://www.104.com.tw/company/7erjvpc>

1.2. 聯華電子 T3層級

- 暑期實習生
- 系所: 工程科學
- 實習期間：2025/7/7-2025/8/31
- yedda_ho@umc.com
- <https://careers.umc.com>

1.3. 敦泰電子 T2層級

- 數位IC設計工程師：熟悉Verilog HDL、具備Perl/Python/Tcl/shell script programming能力
- charlene.lin@focaltech-electronics.com

- https://www.104.com.tw/company/cw83dgg?jobsource=index_s_cs

1.4. 瑞昱半導體

T0層級，跪求進去

AI演算法開發/軟體設計工程師：ARM & RISC-V Assembly
系統設計工程師：熟C、C++、Linux、Assembly，具DSP及
audio/video processing相關經驗或興趣者

數位IC驗證工程師：熟悉C/C++、硬體描述語言(Verilog)和驗證語言(Vera/system Verilog)。

1.5. 晶宏半導體

1.6. 創惟科技

T2層級，未來好跳槽

韌體工程師

USB Hub 或 Power delivery controller 韌體開發

客戶支援及產品認證

Code Review

能規劃設計韌體應用架構

~~1.7. 鴻海精密工業~~

系統廠不考慮

3+3領域(電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊)，詳細訊息請上鴻海官網查看

~~1.8. 華泰電子~~

血汗錢少

~~1.9. 華邦電子~~

血汗錢少

1.10. 群聯電子 T0層級，跪求進去

數位IC設計工程師：FPGA、Verilog、Digital Logic

韌體演算法設計工程師：C/C++

軟體設計工程師：Visual C++、C#

~~1.11. 世界先進~~ 血汗錢少

研發、整合、製程、設備、廠務、資訊等職缺

1.12. 聯詠科技 T0層級，跪求進去

- 數位IC設計工程師

1. 熟C/Matlab/Verilog HDL/FPGA/RTL Coding/TCL/Perl
2. 熟Synthesis flow/STA flow/DFT Flow
3. 熟Video/Audio codec/datapath
4. 熟RTOS與Embedded System
5. 熟任一高速界面如 USB, Ethernet, HDMI, DDR, DisplayPort

1.13. 奇景光電 T1層級，好跳槽or養老

數位IC設計工程師

IC系統應用工程師

前/後端程式設計師(車用)

~~1.14. 日月光~~ 血汗錢少

1.15. 台灣積體電路 T1層級，養老但逃不掉

【本職缺僅接受台積電官方網站投遞】網址：
<https://www.tsmc.com/>

2. 電子電機

2.1. 奕力科技 T1層級，好跳槽or養老

數位IC設計工程師

FPGA、RTL、Synopsys、Verilog、VHDL

具FPGA驗證經驗，熟悉軟硬體介面運作

熟悉Verilog HDL, IC Design CAD Tools (simulation, synthesis, LEC, STA, etc.)

2.2. 台達電子 T1層級，好跳槽or養老

軟/硬體實習生

數據資料分析、模型建立

動化程式撰寫

產品測試驗證

2.3. 韌體設計工程師

熟悉基本工具及程式語言；

進行單元功能程式整合；

單元功能程式撰寫及驗證；

~~2.4. 力晶積成~~ ???

3. 光電業

~~3.1. 群創光電~~ 血汗錢少

~~3.2. 友達光電~~ 血汗錢少

自動化設備軟體開發工程師

車用軟韌體與系統開發工程師

軟體開發工程師

~~3.3. 東捷科技~~ ???

【2025年研發儲備人才】軟體研發設計工程師

4. 軟體網路

~~4.1. 鼎新數智~~

~~4.2. 緯創軟體~~ T2層級

~~4.3. 叡揚資訊~~

~~4.4. 趨勢科技~~ T2層級

5. 電腦週邊

~~5.1. 緯穎科技~~ T2層級

產品測試/軟體工程師_TE：

測試工程師(SI TE)

~~5.2. 仁寶電腦~~ 血汗錢少

前端軟體開發工程師

軟體應用工程師

韌體設計(BIOS)工程師

韌體設計(EC)工程師

負責軟體之分析、設計以及程式撰寫

規劃執行軟體架構及模組之設計，並控管軟體設計進度

開發與維護 Notebook EC 程式碼

工作內容需要與BIOS, 硬體, 電源工程師充分合作

~~5.3. 廣達電腦~~ 血汗錢少

新鮮人-軟體-BIOS韌體研發

~~5.4. 普安科技~~ ???

韌體研發工程師

嵌入式核心系統架構韌體研發

熟作業系統C、C++、Python、Linux

軟體研發工程師

應用軟體系統前後端功能開發

熟Java、Golang、JavaScript、JQuery、Angular

~~5.5. 華碩電腦~~ 血汗錢少

請至華碩人才網<https://ehr.asus.com/>進行履歷投遞，資料完整者優先列入考慮。

5.6. 緯創資通 T2, 錢少

軟體/韌體工程師：軟體/韌體開發維護、測試、驗證及除錯，並與團隊成員及相關部門密切合作、分析並解決問題

~~5.7. 威聯通科~~ ???

軟體工程師
實習生

~~5.8. 啓基科技~~ T3層級

請至WNC招募網站查看所有職缺，
https://wnc.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/WNC_External

6. 公營事業

6.1. 工業技術研究院 不熟，建議不要

資訊與通訊、電子與光電、機械與系統、材料化工與奈米、生醫與醫材、綠能與環境等六大技術相關理工科系；請洽本院菁英招募網站 <https://www.itri.org>或至104人力銀行招募網站

6.2. 國家中山科學研究院 不熟，建議不要

碩士以上，具電子、電機、化學、化工、材料、資工、機械等理工相關科系畢業者，歡迎有意願者加入本公司行列，並至本院官網<http://join.ncsist.org.tw>登錄履歷報名

6.3. 財團法人資訊工業策進會 不熟，建議不要

詳細職缺內容，亦歡迎參考本會官網或者104人力銀行。

6.4. 中華電信股份有限公司 好養老40歲再進

國內外大學、研究所(電機、電子、電信、資工、資訊、網路、通訊)等相關系所畢業。

~~6.5. 中鋼公司~~

教育行政主管機關認可之大學(含)以上學校畢業，具有學士以上學位。

7. 進賢的 建議換嘉大機電的妹妹

- https://jobfair.osa.ncku.edu.tw/gradjobs/jsp/infotainment/infotainment_dm.jsp?cno=9213